(19)日本国特并庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出觀公開番号

特開平7-235852

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

(51)Int.CL⁶

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示簡所

H03H 7/075 H01F 27/00

A 8321-5 J

8123-5E

H01F 15/00

春査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出廣番号

特數平6-25378

(71)出版人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(22)出顧日

平成6年(1994)2月23日

(72) 発明者 内田 彰

埼玉県秩父都横瀬町大字横瀬2270番地 三

菱マテリアル株式会社セラミックス研究所

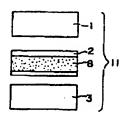
(74)代理人 弁理士 小杉 住男 (外2名)

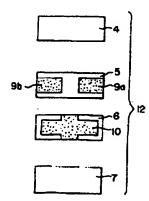
(54) 【発明の名称】 パイ形フィルタ

(57)【要約】

【目的】本発明は、電子機器のノイズ除去等に用いられ るパイ形フィルタに関し、低コストかつ安定した製造を 可能とする。

【構成】コンデンサ部11を形成するシート1~3とフ エライトピーズ部12を形成するシート4~7が誘電体 と磁性体との混合体を含有する。





【請求項1】 調電体を含む第1の層と、鉄第1の層の **両面に形成されるとともに少なくとも映第1の層の一面** 倒が複数に分離されてなる内部気候とから形成された複 数のコンデンサ素子を有するコンデンサ低、および、磁 性体を含む複数の第2の層と、該複数の第2の層に挟ま れた内部電板とから形成されるインダクタ楽子を有する フェライトピーズ部が互いに積層されるとともに、前記 複数のコンデンサ素子と、前配インダクタ素子とにより パイ形フィルタ回路が形成されてなるパイ形フィルタで 10 は磁性体リッチの混合体を用いてもよい。

前記コンデンサ都を形成する前記第1の層と前記フェラ イトピーズ部を形成する前配第2の層が、領領体と磁性 体との混合体を含有するものであることを特徴とするパ イ形フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子機器のノイズ除去 等に用いられるパイ形フィルタに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子機器の高周波ノイズ対策用と してチップコンデンサ、フェライトチップピーズ、T形 EM!フィルタ等の電子チップ部品が販売されている が、パイ形のチップフィルタは販売されていない。この ため、パイ形フィルタが必要な場合は、チップコンデン サとフェライトチップピーズを組み合わせて使用してい る.

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 パイ形のチップフィル タが一般に販売されていない理由は、その製作の困難性 30 にある。すなわち、チップコンデンサを構成する誘電体 とフェライトチップピーズを構成する磁性体を積層して 同時に始成すると領電体と磁性体との収縮の違いにより クラックが発生してしまい、そのままでは安定した製造 を行うことはできない。このため、パイ形のチップフィ ルタを製造するには、チップコンデンサとフェライトチ ップピーズを互いに独立した工程で焼成した後、貼り合 わせる必要があり、工数、コストがかかるという問題が

安定した製造が可能なパイ形フィルタを提供することを 目的とする。

[0005]

【薬魔を解決するための手段】上配目的を途成する本発 明のパイ形フィルタは、鰐竜体を含む第1の層と、その 第1の層の画面に形成されるとともに少なくともその第 1の層の一面質が複数に分離されてなる内部電極とから 形成された複数のコンデンサポ子を有するコンデンサ 部、および、磁性体を含む複数の第2の層と、それら複 数の第2の層に挟まれた内部電極とから形成されるイン 50 したものを用いた。尚、上記組合体には、上記開電体と

ダクタ素子を有するフェライトピーズ部が互いに積層さ れるとともに、上記複数のコンデンサ素子と、上記イン ダクタ素子とによりパイ形フィルタ回路が形成されてな るパイ形フィルタであって、上記コンデンサ部を形成す る第1の層と上記フェライトピーズ部を形成する第2の **層が、誘電体と磁性体との混合体を含有するものである** ことを特徴とするものである。

2

【0008】ここで、本発明において、コンデンサ部に は誘電体リッチの混合体を用い、フェライトピーズ部に

[0007]

【作用】本発明のパイ形フィルタは、コンデンサ部を形 成する第1の層とフェライトピーズ部を形成する第2の 船が誘電体と磁性体との混合体を含有するものであるた め、収縮率の相違によるクラックの発生等が防止され る。したがって、コンデンサ部とフェライトピーズ部を 互いに被磨した後に焼成することができ、従来のように 独立した工程で構成して張り合せるという手間は不要で . あり、工数。コストが削減される。

【0008】尚、講覧体と磁性体とを混合すると、誘電 率の低下、初期透磁率の低下を来たすが、近年パーソナ ルコンピュータ等のクロック信号はますます高速化して きており、一方、ノイズ対策に使用されるコンデンサの 容量値は1000pF以下が主流になってきている。し たがって誘電体に磁性体を混合することにより誘電率が 低下しても容量値的には全く問題はない。また、初期透 磁率にしても高層波ノイズ対策の観点から考えれば若干 低下しても十分なノイズ除去効果があり、この点も問題 はない。

[0009]

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する。図 1は、被局されるシートの一何を被層順に並べた平面図 である。ここでは図示の7枚のグリーンシート1~7が 用意される。それらのグリーンシート1~7は、ポリエ ステルのペースシートに酵電体と磁性体との混合体スラ リーをドクタープレード法によりコーティングし乾燥す ることにより形成される。ここで用いた領電体材料は、 PbO, Laz Oz, ZrOz, TiOz を超式配合 し、1150℃2時間焼成後運式ミルで粉砕した、平均 【0004】本発明は、上紀事情に緩み、低コストかつ 40 粒径0、1 μ m の粉体であり、 P b e. 1 a L a e. 12 Z r a., Tia.; Oo.s,の組成を有するものである。また、 ここで用いた磁性体材料は、NIO。ZnO, CuO. Fez O: を超式混合し、1000℃2時間焼成後展式 ミルで粉砕した、平均粒径O. 1μmの粉体であり、N ia.:4 Z na. 22 Cua.as F ea. ss Ot. as の組成を有する ものである。

> 【0010】ここでは、上配の混合体として、上述の誘 電体材料と磁性体材料を各々仮施さした後、粉砕し、6 0:40の重量比で混合し、更にパインダを入れて粉砕

3

磁性体の他、それら誘電体と磁性体との反応防止と焼給 温度低下のための改良剤を加えることが好ましい。ここ では、以下の改良剤を加えたものと加えないものとの双 方について実験を行なった。改良剤としては、CdO。 ZnO, B: O: を1:1:1のモル比で混合し、90 0℃1時間焼成後ミル粉砕し、平均粒径0. 1μmの粉 体としたものを用いた。改良剤を加えるときは、鰐電 体:磁性体:改良剤を40:60:1.5重量比とし た.

【0011】以上のようなグリーンシート1~7を形成 10 シート4~7には誘電体リッチの混合体を用いてもよ した後、グリーンシート2,5,6にそれぞれ図示の形 状となるように尊重性ペーストをスクリーン印刷法によ り印刷し、これにより内部電極8、9a、9b、10を 形成した。これらの内部電極8,9a,9b,10のう ち、内部電極2は磁性体に取り囲まれてインダクタ素子 を構成し、内部電観9a, 9b, 10は、誘電体を挟ん で2つのコンデンサ索子を構成する。

【0012】以上のようにして形成されたフェライトビ ーズ部11を構成する3枚のグリーンシート1~3およ ~7を全て積層し、約1時間焼成して焼鉱体を得た。焼 成温度は、改良剤を加えない混合体を用いた場合は10 30℃、改良剤を加えた混合体の場合は950℃であ

【0013】図2は、この実施例におけるパイ形チップ フィルタの外観斜視図、図3はそのパイ形フィルタ回路 の等価回路図である。上配のようにして挽給体を得た 後、その焼納体の側隔から内部電板8、9a、9b、1 0 が露出するようにその焼給体をパレル研磨し、内部電 価8、9a、9b、10が露出した部分に、それぞれ、 Agを主成分とした導電性ペーストを塗布し、これによ り、内部電極8及び内部電極9aと接続された電極1 3、内部電極8及び内部電極9bと接続された電極1 4. さらに内部電框11と接続された電框15a, 15 りを形成した。

【0014】これを図3に示す等偏回路と対照すると、 内部電板9 a と内部電板10、およびそれらの内部電板 9 a, 10に挟まれた誘電体によりコンデンサ素子16 が形成され、内部電框9 bと内部電框10、およびそれ らの内部電程9a. 10に挟まれた酵素体によりコンデ 40 13. 14. 15a. 15b 電極 ンサ素子17が形成され、さらにそれら2つのコンデン サ来子16、17の間を結ぶように、内部電極8および その内部電極8を取り巻く磁性体によりインダクタ素子

18が形成され、これにより、全体としてパイ形フィル 夕回路が構成されている。

【0015】上記のように製作したパイ形チップフィル 夕の特性を調べたところ良好であり、また分解して観察 しても、クラック等の発生は見られなかった。尚、上記 実施例では、グリーンシート1~7の全てについて同一 組成の混合体が用いられているが、フェライトピーズ部 11を構成するグリーンシート1~3には磁性体リッチ の混合体を用い、コンデンサ部12を構成するグリーン

【0016】図4は、積層されるシートの他の例を積層 脳に並べた平面図である。図1に示すシートと同一の構 成部分には図1に付した符号を付して示し、相違点につ いてのみ説明する。図4に示す例では、シート5に内部 電框9cが形成されている。この内部電框9cは、図2 に示すように完成した状態ではシート6の内部電極10 と接触され、グラウンドとして使用される。この場合、 2つのコンデンサ16、17がグラウンドとして内部電 びコンデンサ部12を構成する4枚のグリーンシート5 20 框9cにより分離されることになり、それらのコンデン サ16、17間のクロストークの低減化が図られる。 [0017]

> 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 講電体と磁性体の収縮率の相違によるクラックの発生等 が防止され、コンデンサ素子とインダクタ素子を互いに 枝層して同時に安定的に焼成することができ、工数、コ ストが低減化される。

【西面の簡単な説明】

【関1】 被膺されるシートの一例を積層限に並べた平面 30 図である。

【図2】パイ形チップフィルタの外観斜視図である。

【図3】パイ形フィルタ回路の等価回路図である。

【図4】 被耐されるシートの他の何を積層順に並べた平 面因である。

【符号の配明】

- 1, 2, …, 7 グリーンシート
- 8, 9a, 9b, 9c, 10 内部電框
- 11 フェライトピーズ部
- 12 コンデンサ部
- 16, 17 コンデンサ業子
- 18 インダクタ孝子

